附件一：

**参会回执报名表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业名称（项目名称） |  | | | 营业执照  统一社会信用代码 |  | | |
| 校友姓名 |  | 职务 | |  | 电话 | |  |
| 企业及项目简介 | 注：请附上2张以上产品照片或应用场景及技术照片 | | | | | | |
| 是否为：高新技术企业 🞎 专精特新企业🞎 小巨人企业🞎 | | | | | | | |
| 已授权知识产权数量 |  | | | | | | |
| 知识产权类型 | 发明专利 | | 实用新型 | | | 软著 | |
| 数量 |  | |  | | |  | |
| 员工总数 |  | | 社保人数 | | |  | |
| 2023年营收 | 单位（万元） | | | | | | |
| 企业所获荣誉情况 |  | | | | | | |
| 企业投融资情况 |  | | | | | | |
| **备注：本次校友产业对接会为有意向落地重庆哈工大产业园的企业或项目。**  **请各校友企业于2024年3月15日将参会回执发送到指定邮箱:747609188@qq.com** | | | | | | | |